

# 国際交流事業

【参加会議】 第113回 Ecma International TC20会議

【出張者】 金山委員長 (Sony)  
横田副委員長 (日立)  
三武事務局 (JEITA)



【日程】 2016年9月26日(月)～27日(火)

【場所】 IBM Frankfurt (Sossenheim), Germany

【出席者】 Jean-Luc Detrez(Intel, Chairman of TC20)

Michael Heckmann(HP Enterprise)

Thomas Zitzelsberger(Fujitsu)

Sabine Janning(IBM)

島先敏貴(VCCI協会)

Walch Isabelle(Ecma International secretariat)

## 【情報交換内容】

### 1. EMC関連

- (1)IEC TC77/SC77A/SC77B、CISPR/A/Iの新着文書や標準化動向
- (2)日本のEMI規制(VCCI協会のCISPR32に対応した運用規程の紹介)
- (3)新たに対応すべき課題

- ・EMC規格における装置の  
クラス分けの定義
- ・RE指令対応



JEITAのプレゼンテーションの様子

### 2. EMF(電磁界ばく露評価)関連

- (1)60GHz帯等、次世代高速無線通信のばく露評価方法の検討
- (2)EMF指令、RE指令におけるばく露評価規格(EN規格)動向
- (3)日本の電磁界防護規制

日本国内の電磁界防護規制に関して、所管省庁、対象製品、適合性確認の方法をJEITAより紹介した。



討議の様子

## 【所感】

欧州の標準化において、強い影響力とポジションを占めるEcma InternationalのEMC/EMFの専門委員会と技術情報だけでなく人材の交流を行うことができた。

今後もEcma Internationalとの情報交換を図りながら、国際標準化活動に貢献していく所存である。

## 謝辞

本会議へのJEITAからの参加を歓迎いただいたチェアマンのDetrez氏、会議の進行及び事務手続きにご尽力いただいたIsabelle氏、会議会場の手配、当日の運営いただいたJanning氏、また、活発に御討論いただいたTC20メンバー各位に感謝いたします。